(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年5月6日(06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/041224 A1

(51) 国際特許分類7:

H01F 17/04, H01Q 7/06

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015787

(22) 国際出願日:

2004年10月25日(25.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

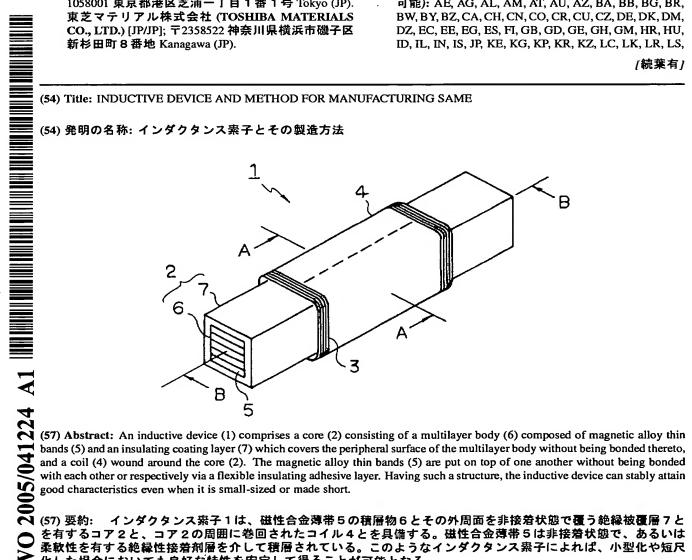
日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-363514

2003年10月23日(23.10.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社 東芝 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) [JP/JP]; 〒 1058001 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP). 東芝マテリアル株式会社 (TOSHIBA MATERIALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2358522 神奈川県横浜市磯子区

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 井上 哲夫 (IN-OUE, Tetsuo) [JP/JP]; 〒2358522 神奈川県横浜市磯 子区新杉田町8番地 東芝マテリアル株式会社内 Kanagawa (JP). 日下 隆夫 (KUSAKA, Takao) [JP/JP]; 〒2358522 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地東 芝マテリアル株式会社内 Kanagawa (JP). 山田 大樹 (YAMADA, Taiju) [JP/JP]; 〒2358522 神奈川県横浜市 磯子区新杉田町8番地 東芝マテリアル株式会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 須山 佐一 (SUYAMA, Saichi); 〒1010046 東 京都千代田区神田多町2丁目1番地 神田東山ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,



を有するコア2と、コア2の周囲に巻回されたコイル4とを具備する。磁性合金薄帯5は非接着状態で、あるいは 柔軟性を有する絶縁性接着剤層を介して積層されている。このようなインダクタンス素子によれば、小型化や短尺 化した場合においても良好な特性を安定して得ることが可能となる。



LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。